

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2026-021

债券代码：243700

债券简称：25 江铜 K1

江西铜业股份有限公司关于 拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容及风险提示：

● 为进一步优化江西铜业股份有限公司（以下简称公司）产业布局、拓宽融资渠道，提高控股子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司（以下简称江铜铜箔）的核心竞争力，持续做强铜箔业务，公司拟筹划分拆江铜铜箔至香港联合交易所有限公司上市（以下简称本次分拆上市）。

● 本次分拆事项不会导致公司丧失对江铜铜箔的控制权，江铜铜箔仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会对公司其他业务板块的经营发展构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

● 本次分拆上市的可行性及具体方案尚待进一步论证。在本次分拆上市方案制订完成后，相关方案及与本次分拆上市有关的其他事项将分别提交至公司董事会、股东会审议。

● 本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中会存在各种不确定因素，可能会影响本次分拆上市的筹划和决策事宜，本次分拆上市事项尚存在不确定性，敬请广大

投资者注意相关风险。

一、分拆上市的目的与意义

江铜铜箔多年来聚焦电解铜箔领域，持续加大科研投入与产能布局，实现经营规模、技术实力、市场口碑同步提升，深度服务国家新能源与电子信息产业发展战略，已然成长为国内电解铜箔行业专业化、规模化、高端化发展的重要骨干企业。

为进一步优化公司产业布局、拓宽融资渠道，提高江铜铜箔的核心竞争力，持续做强铜箔业务，公司拟筹划分拆江铜铜箔至香港联合交易所有限公司上市。

本次分拆上市有利于提升江铜铜箔的品牌知名度及社会影响力，强化江铜铜箔在专业领域的竞争地位和竞争优势，增强电解铜箔业务综合竞争力，加大对江铜铜箔核心及前沿技术的进一步投入与开发，保持业务创新活力，促进其持续健康发展。

本次分拆事项不会导致公司丧失对江铜铜箔的控制权，江铜铜箔仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会对公司其他业务板块的经营发展构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。分拆上市后，江铜铜箔将实现与资本市场的直接对接，发挥资本市场直接融资的功能和优势，拓宽融资渠道、提高融资灵活性、提升融资效率，从而有效降低资金成本，为江铜铜箔核心及前沿技术的进一步投入与开发提供充足的资金保障。

同时，江铜铜箔核心竞争力的提升将有助于强化公司行业地位、市场份额以及盈利能力，有效深化公司在铜产

业链及新材料领域的战略布局，进一步提升公司资产质量和风险防范能力，促进公司持续、健康的长远发展。

二、拟分拆上市主体的基本情况

（一）基本情况

1. 公司名称：江西省江铜铜箔科技股份有限公司
2. 成立日期：2003年6月2日
3. 法定代表人：吴晓光
4. 注册资本：50,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：913600007485469191
6. 注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道1129号

（二）股权结构（截至2026年4月30日）

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	江西铜业股份有限公司	350,966,862	70.19
2	国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	25,209,173	5.04
3	厦门金炯产业投资合伙企业（有限合伙）	17,706,154	3.54
4	天津孚兹股权投资合伙企业（有限合伙）	17,706,154	3.54
5	无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）	17,706,154	3.54
6	誉华融投联动（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,164,923	2.83
7	蜂巢能源科技股份有限公司	10,623,692	2.12
8	南昌市江铃鼎盛投资管理有限公司	8,853,077	1.77
9	中信证券投资有限公司	8,853,077	1.77

10	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	8,853,077	1.77
11	柳州华舆民生现代制造投资基金（有限合伙）	8,853,077	1.77
12	共青城艾湖同创投资中心（有限合伙）	3,676,177	0.74
13	共青城艾湖同进投资中心（有限合伙）	1,991,694	0.40
14	共青城艾湖同行投资中心（有限合伙）	1,888,167	0.38
15	共青城艾湖同享投资中心（有限合伙）	1,479,788	0.30
16	共青城艾湖同润投资中心（有限合伙）	1,468,754	0.29
合计		500,000,000	100.00

（三）主营业务情况

江铜铜箔是国内领先的高性能电解铜箔研发、生产与销售企业，专注为新能源、电子信息等核心领域提供关键材料解决方案，主要产品按应用领域分类包括电子电路铜箔和锂电铜箔。电子电路铜箔是覆铜板、印制电路板的重要基础材料之一，印制电路板广泛应用于通讯、光电、消费电子、汽车、航空航天等众多领域。江铜铜箔生产的锂电池铜箔产品主要为动力电池用锂电池铜箔、数码电子产品用锂电池铜箔、储能用锂电池铜箔，最终应用在新能源汽车、电动自行车、3C 数码产品、储能系统等领域。

三、风险提示

1. 本次分拆上市目前处于前期筹划阶段，公司是否满足《上市公司分拆规则（试行）》等法律法规及规范性文件规定的分拆上市条件仍存在不确定性，且可能存在目前难以预见的风险因素影响本次分拆上市相关的方案或决策。公司董

事会将就本次分拆上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东会审议批准。

2. 本次分拆上市的具体方案仍在论证和推进过程中，尚需满足多项条件方可实施，且尚需履行必要的内部决策程序，并经外部有权机构批准、核准或同意。本次分拆上市能否获得上述批准、核准或同意以及最终获得的时间均存在不确定性。

3. 公司将严格按照有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，积极推进本次分拆上市相关事宜的实施，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2026年5月1日